PAT-NO:

JP02000006467A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000006467 A

TITLE:

IMAGE WRITING DEVICE

PUBN-DATE:

January 11, 2000

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

INOUE, TOMIO

N/A

JOSA, YOSHIHIKO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

12.

MATSUSHITA ELECTRON CORP

N/A

APPL-NO:

JP10176879

APPL-DATE:

June 24, 1998

INT-CL (IPC): B41J002/44, B41J002/45, B41J002/455, H01L033/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image writing device capable providing high quality printing with a thin shape.

SOLUTION: Conducted LED elements 3, 4, 5 are stored in a tapered through

hole 1a formed in a printed wiring board 1. An electrode film 1b provided for

the conduction is extended to the inner circumferential surface of the through

hole la for providing a reflecting surface R. In a shield plate 6 for preventing the crosstalk of the light from each LED element 3, 4, 5,

collective lens with a part thereof disposed inside the through hole la is

provided, or in the case of a glass plate, a glass fiber for providing the

directivity to the light is disposed.

8/4/2006, EAST Version: 2.0.3.0

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-6467

(P2000-6467A)

(43)公開日 平成12年1月11日(2000.1.11)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
B41J	2/44		B41J	3/21	L	2C162
	2/45		H01L	33/00	L	5 F O 4 1
	2/455					
H01L	33/00					

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

		母馬用小	木明水 明水気の数0 〇L(主 1 貝)	
(21)出願番号	特顧平10-176879	(71) 出顧人 000005843		
			松下電子工業株式会社	
(22)出顧日	平成10年6月24日(1998.6.24)	大阪府高槻市幸町1番1号		
		(72)発明者	井上 登美男	
			大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業	
			株式会社内	
		(72)発明者	帖佐 佳彦	
			大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業	
			株式会社内	
		(74)代理人	100078204	
			弁理士 滝本 智之 (外1名)	
			Maria Maria Charles	

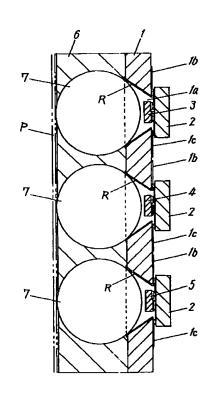
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 画像書込みデパイス

(57)【要約】

【課題】 高品質の印字を可能とするとともに薄型化を 図った画像書き込みデバイスの提供。

【解決手段】 プリント配線基板1に開けるテーパ状のスルーホール1 aの中にLED素子3, 4,5を導通させて収納し、この導通のために設ける電極膜1bをスルーホール1 aの内周面にまで展開してこれを反射面Rとし、各LED素子3,4,5からの光のクロストークを防止するシールドプレート6にはその一部をスルーホール1 a に落とし込む集光レンズ7を配置したり、ガラスプレート8,10の場合には光に指向性を与えるガラスファイバ9,11を備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プリント配線基板と、このプリント配線 基板の配線に導通接続される複数のLED素子と、この LED素子の発光方向に対峙して配置され前記LED素 子の光路を他のLED素子からの光と干渉させないよう にした光路層とを備え、前記LED素子を光源として前 記光路層の表面に沿う記録媒体の表面を露光し前記記録 媒体の感光によって画像印字する画像書込み用のデバイ スであって、前記プリント配線基板には前記LED素子 を1個ずつ収納する収納部を備え、この収納部には、前 10 記LED素子からの光を前記記録媒体方向に反射する反 射面を備えてなる画像書込みデバイス。

【請求項2】 前記収納部は、前記光路層に臨む側を大 径として前記プリント配線基板を貫通させたテーパ状の スルーホールであって、その内周面を前記反射面として なる請求項1記載の画像書込みデバイス。

【請求項3】 前記光路層には、前記スルーホールの中 まで入り込みその周面を前記LED素子の主光取出し面 に近接配置した球体状の集光レンズを備えてなる請求項 2記載の画像書込みデバイス。

【請求項4】 前記光路層には、前記スルーホールに臨 む面が大径で前記記録紙の臨む面を小径としたテーパ状 のガラスファイバを集合配置し、これらのガラスファイ バの軸線を前記記録紙の印字点に向けて収束する姿勢と してなる請求項2記載の画像書込みデバイス。

【請求項5】 前記光路層には、前記スルーホールの上 端開口に含まれる領域に一様な外径の複数のガラスファ イバを集合配置し、これらのガラスファイバの軸線を前 記記録紙の印字点及びその付近に直交する姿勢としてな る請求項2記載の画像書込みデバイス。

【請求項6】 前記LED素子をフリップチップ型とし てその基板を前記光路層に臨む姿勢として前記収納部に 配置してなる請求項1から5のいずれかに記載の画像書 込みデバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学露光方式のプ リントヘッドの画像書込みデバイスに係り、特にLED ヘッドを利用した光学露光方式の画像書込みデバイスに 関する。

[0002]

【従来の技術】たとえば、デジタルビデオカメラやパー ソナルコンピュータ等の画像出力のためのフルカラープ リンタには、画像形成のための書込みデバイスが備えら れる。この書込みデバイスとして、感光性のR,G,B の何れか一つに感応するマイクロカプセルを表面に備え た記録紙を用い、R, G, Bの発光ダイオード(以下、 「LED」と記す)による露光によって画像を書き込む LEDレンズ光学露光方式のLEDヘッドが既に提案さ れている。図5に従来のLEDヘッドの要部の概略を示 50 51の発光輝度を上げることが考えられるが、消費電力

す。

【0003】同図の(a)に示すように、プリント配線 基板50の上にLED素子51が搭載されてワイヤ51 a, 51bによって配線に接続され、プリント配線基板 50の上にはLED素子51の収納スペースの間隔を持 たせてガラス板52を配置している。このガラス板52 にはLED素子51に対応する部分に開口を開けるとと もに、この開口に光ファイバー52aを埋め込み、この 光ファイバー52aを除く部分であってプリント配線基 板50に臨む面に遮光膜52bを形成している。そし て、記録紙Pはガラス板52の直ぐ上に供給され、LE D素子51からの発光を受けて感光する。

2

【0004】LED素子51は図示の態様としてR, G、Bが所定のパターンでプリント配線基板50上にマ ウントされ、それぞれに対応して開けた開口からの露光 によってフライングスポットで順次記録紙PがR, G, Bの照射を受けてカラー画像がこの記録紙Pに印字され る.

【0005】また、同図の(b)の例は、ガラス板に変 20 えてステンレス板53を用いたものであり、各LED素 子51に対応して開口53aを開けるとともに、素子の 発光のクロストークを抑えるためにLED素子51を1 個ずつ収納するための隔壁53bを形成している。

【0006】このようにLEDヘッドは、プリント基板 50上に配列するLED素子51からの発光を記録紙P 側に向かわせることによって、印字していくというもの がその基本的な構成である。そして、LED素子51か らの光を記録紙P上の画素に焦点を結ぶようにして放射 照度を上げるため、開口53a部分にレンズを組み込む 30 ようにしたものもある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】LEDヘッドはデジタ ルカメラやその他の装置の印字プリンタとしての需要が 大きい。そして、印字プリンタの小型化や携帯用電子機 器への対応のため、プリント配線基板50から記録紙P までを薄型化することが一つの課題である。

【0008】ところが、図示の例も含めて従来の構成で は、プリント配線基板50の表面にLED素子51を積 層搭載するため、プリント配線基板50と遮光用のガラ 40 ス板52やステンレス板53との間にスペースを設ける 必要がある。そして、図示のようなワイヤ51a,51 bのボンディングを必要とするLED素子51の場合で は、これらのワイヤ51a,51bの嵩を含む程度の大 きさとしなければならない。したがって、LEDヘッド の全体の薄型化にも限界がある。

【0009】また、記録紙Pの感光はLED紫子51の 発光面からの距離が短いほうが放射照度が上がるので鮮 明な印字に貢献できる。しかしながら、先のように薄型 化に限界があるため、放射照度を上げるにはLED素子 3

が増えてしまうので、携帯用の機器への対応が難しくな る。

【0010】また、レンズを開口53aに組み込むこと で放射照度を上げることもできるが、ワイヤ51a,5 1bがLED素子51の表面から立ち上がっているの で、レンズをLED素子51の発光面に近づけることは できない。このためLED素子51からの光の集光性に 乏しくなり印字の解像度にも影響する。

【0011】このように従来のLEDヘッドを利用した 画像書込みデバイスでは、その装置全体の薄型化及び印 10 字画像の品質の面で改善すべき問題が残っている。

【0012】本発明において解決すべき課題は、LED 素子から記録紙までの距離を短くして高品質の印字を可 能とするとともに薄型化によって携帯用機器等へのアセ ンブリへの適応性も向上させることにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、プリント配線 基板と、このプリント配線基板の配線に導通接続される 複数の印字用のLED素子と、このLED素子の発光方 向に対峙して配置され前記LED素子の光路を他のLE D素子からの光と干渉させないようにした光路層とを備 え、前記LED素子を光源として前記光路層の表面に沿 う記録媒体の表面を露光し前記記録媒体の感光によって 画像印字する画像書込み用のデバイスであって、前記プ リント配線基板には前記LED素子を1個ずつ収納する 収納部を備え、この収納部には、前記LED素子からの 光を前記記録媒体方向に反射する反射面を備えてなるこ とを特徴とする。

【0014】この構成では、LED素子をプリント配線 基板に設けた収納部に収めることによって、LED素子 30 の厚さ方向の嵩をプリント配線基板によって吸収するの で、薄型化が可能となる。また、収納部に反射面を備え ることで、LED素子の主光取出し面以外に放出される 光を記録紙側に反射させて回収することができ、放射照 度を上げることができる。

[0015]

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、プリン ト配線基板と、このプリント配線基板の配線に導通接続 される複数の印字用のLED素子と、このLED素子の 発光方向に対峙して配置され前記LED素子の光路を他 のLED素子からの光と干渉させないようにした光路層 とを備え、前記LED素子を光源として前記光路層の表 面に沿う記録媒体の表面を露光し前記記録媒体の感光に よって画像印字する画像書込み用のデバイスであって、 前記プリント配線基板には前記LED素子を1個ずつ収 納する収納部を備え、この収納部には、前記LED素子 からの光を前記記録媒体方向に反射する反射面を備えて なるものであり、LED素子の厚さ方向の嵩をプリント 配線基板によって吸収して薄型化でき、収納部の反射面 による光の回収によって記録紙に対する放射照度を上げ 50 上に導通搭載したLED素子を発光光学系として備えた

4

るという作用を有する。

【0016】請求項2に記載の発明は、前記収納部は、 前記光路層に臨む側を大径として前記プリント配線基板 を貫通させたテーパ状のスルーホールであって、その内 周面を前記反射面としてなる請求項1記載の画像書込み デバイスであり、テーパ状に孔を開けてその内周に反射 面を設けるだけの加工でLED素子の光を記録紙側に反 射させることができ、たとえばLED素子導通用の電極 膜を光反射率の高い金属としてこれを反射面とすればア センブリが簡単になるという作用を有する。

【0017】請求項3に記載の発明は、前記光路層に は、前記スルーホールの中まで入り込みその周面を前記 LED素子の主光取出し面に近接配置した球体状の集光 レンズを備えてなる請求項2記載の画像書込みデバイス であり、集光レンズを大径にしてもこれをスルーホール の中に落とし込むので、薄型化に影響を及ぼさないとい う作用を有する。

【0018】請求項4に記載の発明は、前記光路層に は、前記スルーホールに臨む面が大径で前記記録紙の臨 む面を小径としたテーパ状のガラスファイバを集合配置 し、これらのガラスファイバの軸線を前記記録紙の印字 点に向けて収束する姿勢としてなる請求項2記載の画像 書込みデバイスであり、ガラスファイバによってLED 素子からの光を印字面に絞り込むことができ、放射照度 が高くなるほか、クロストークを防止するという作用を 有する。

【0019】請求項5に記載の発明は、前記光路層に は、前記スルーホールの上端開口に含まれる領域に一様 な外径の複数のガラスファイバを集合配置し、これらの ガラスファイバの軸線を前記記録紙の印字点及びその付 近に直交する姿勢としてなる請求項2記載の画像書込み デバイスであり、ガラスファイバによって光の進路が保 たれるのでクロストークの発生を抑えるという作用を有

【0020】請求項6に記載の発明は、前記LED素子 をフリップチップ型としてその基板を前記光路層に臨む 姿勢として前記収納部に配置してなる請求項1から5の いずれかに記載の画像書込みデバイスであり、光路層側 にはボンディング用のワイヤ等がないので、たとえば集 光レンズを組み込む場合にはLED素子の発光面により 近接して配置することができるという作用を有する。

【0021】以下に、本発明の実施の形態の具体例を図 面を参照しながら説明する。 図1 は本発明のフルカラー 対応の画像書込みデバイスの要部を示す総断面図であ

【0022】図において、本発明の画像書込みデバイス は、プリント配線基板1,このプリント配線基板1の下 面にサブマウント素子として接合された静電気保護用の ツェナーダイオード2及びこのツェナーダイオード2の

ものである。そして、記録紙Pに対してカラー画像を印 字するため、R, G, BのそれぞれのLED素子3, 4.5が一つの画素対応として配列され、このR, G, BのLED素子3~5のパターンがプリント配線基板1 に複数組設けられる。

【0023】プリント配線基板1はその平面形状をたと えばほぼ正方形状とし、R,G,BのそれぞれのLED 素子3,4,5の配列パターンに合わせてテーパ状のス ルーホール1 aを貫通させたものである。そして、各ス ルーホール1aの内周面からプリント配線基板1の上下 10 両面にかけて導電パターン (図示せず) にそれぞれ導通 する一対の電極膜1b,1cを成膜している。この電極 膜1b,1cはたとえばNi,Al等の光反射率の高い 素材を用いてスルーホール1 aの内周面のほぼ全体を被 膜することによって、LED素子3,4,5から側方に 出る光を記録紙P方向に反射させる反射面Rとすること ができる。

【0024】プリント配線基板1の上には光を透過せず 絶縁性のたとえば合成樹脂を素材としたシールドプレー ト6を光路層として積層し、このシールドプレート6に 20 よって各スルーホール1aの中に下端側が入り込む球状 の集光レンズ7を保持している。

【0025】図2は青色発光のLED素子5のスルーホ ール1aへの組込み及び導通構造の詳細を示す要部の縦 断面図である。

【0026】ツェナーダイオード2は、n型シリコン基 板2aを素材としたもので、図において右側に偏った位 置の上面側からp型不純物イオンを注入して拡散させ て、p型半導体領域2bを部分的に形成したものであ 2c及びp型半導体領域2bに相当する部分にp側電極 2dをそれぞれ形成している。

【0027】青色発光のLED素子5はGaN系化合物 半導体を用いたフリップチップ型のものであって、サフ ァイアの基板5aにn-GaNのn型層及びp-GaN のp型層を積層するとともに、p型層の表面にp側電極 5b及びn型層の表面にn側電極5cを蒸着法によって 形成したものである。そして、これらのp側及びn側の 電極5b,5cにマイクロバンプ5d,5eを形成し、 熱、加重及び超音波振動の付加によってマイクロバンプ 5d、5eをツェナーダイオード2のn側電極2c及び p側電極2dに接合する。これにより、ツェナーダイオ ード2とLED素子5とは逆極性によって接続される。 【0028】このように逆極性の接続によって、LED 素子5に印加される逆方向電圧はツェナーダイオード2 の順方向電圧付近すなわち0.9Vでバイパスが開く。 また、LED素子5に印加される順方向電圧はツェナー ダイオード2のツェナー電圧Vzを10V付近に設定す ることにより、その電圧でバイパスが開くことにより、

6

によるLED素子5の破壊を確実に防ぐことができる。 【0029】LED素子5を導通搭載したツェナーダイ オード2は、p側電極2d及びn側電極2cにそれぞれ マイクロバンプ2e,2fを形成し、これによって電極 膜1b、1cに導通接続する。なお、ツェナーダイオー ド2とLED素子5とをプリント配線基板1に対して確 実に固定するために、ツェナーダイオード2の全体を含 めて被覆する絶縁性の樹脂によって樹脂封止することが 好ましい。

【0030】一方、球体の集光レンズ7はガラスまたは 樹脂を素材としたもので、その下端面をLED素子5の サファイア基板5aの上面に近づけた配置とし、その中 心がLED素子5の発光軸に位置する状態にアセンブリ する。すなわち、スルーホール1aはLED素子5側に 向けて先細りするテーパ状であってその内周面に電極膜 1 bを一様な厚さで成膜されているので、球体の集光レ ンズ7をスルーホール1aの中に落とし込むと電極膜1 bに接触したときに調心し、集光レンズ7の中心はスル ーホール1 aの軸線上に位置する。したがって、LED 素子5の発光軸もこのスルーホール1aの軸線と一致す るようにしておけば、LED素子5の発光軸を集光レン ズ7に調心させることができる。

【0031】LED素子5に通電されたときには、pn接合域の活性層からの発光は、透明のサファイア基板 5aの上面を主光取出し面として記録紙P側に放出され る。そして、LED素子5からの光は、上面側だけでは なく側方や下方にも漏れ出る成分があるが、これらはス ルーホール1aの内周面に被膜した光反射率の高い電極 膜1bによって記録紙P側に反射される。また、ツェナ る。そして、n型半導体領域に相当する部分にn側電極 30 ーダイオード2の表面に設けるn側及びp側電極2c, 2 d も光反射率の高いのものとすることによって、下方 に漏れる光を有効に回収することができる。

> 【0032】R. GのLED素子3、4とツェナーダイ オード2との導通構造及び集光レンズ7のスルーホール 1aへの配置も全く同様であり、LED素子3, 4をい ずれもフリップチップ型のものとしておけばよい。

【0033】以上の構成において、画像形成のためのコ

ントローラ (図示せず) によって、デジタル画像は画素 単位に分解され、各画素はカラーマップに変化される。 そして、カラーマップは画素毎に割り当てられたデジタ ル信号となり、送られてきたデジタル信号に従い各LE D素子3~5が発光し、それぞれの発光面に対峙して配 置した集光レンズ7を通して記録紙P上の画素に焦点を 結び、その記録紙P上の放射照度により、この記録紙P 上のマイクロカプセルを露光して感光させる。これによ り、順次フライングスポットで記録紙Pを露光して感光 させることで、画像の書込みが行われ、記録紙P上の全 ての画素の書込みが行われる。

【0034】ここで、本発明においては、プリント配線 それぞれ過電流がバイパスされる。したがって、静電気 50 基板1のスルーホール1aの中にLED素子3~5を収

納するとともに集光レンズ7もその一部をこのスルーホ ール1 aの中に落とし込む配置としているので、集光レ ンズ7を組み込むアセンブリであっても、プリント配線 基板1からシールドプレート6の上面までの厚さを薄く できる。そして、ボンディング用のワイヤとの干渉がな いので、集光レンズ7はLED素子3~5の発光面に近 接配置できるので、画像書込みデバイスの全体の厚さの 薄型化が可能となり、携帯用機器等への組込みが最適化 される。

【0035】また、集光レンズ7がLED素子3~5の 10 発光面に近い位置に設置できるので、集光レンズ7の径 を放射照度を高くできる程度の大きさに設定でき、記録 紙P上での画像形成を高品質化することができる。そし て、LED素子3~5から側方に漏れ出る光も、電極膜 1 bを利用した反射面Rによって集光レンズ7側に回収 でき、放射照度を更に上げることで、画像品質を一層向 上させることもできる。

【0036】更に、LED素子3~5はいずれもスルー ホール1 aの中に位置し、集光レンズ7 どうしの間は光 を透過しないシールドプレート6が介在しているので、 各LED素子3~5どうしの間の発光のクロストークの 発生もない。したがって、各色の画像形成に干渉が発生 することなく、鮮明なカラー印字が可能となる。

【0037】そして更に、先にも述べたように、スルー ホール1 aはテーパ状の孔であって集光レンズ7はこの 中に落とし込むだけで調心配置することができる。そし て、集光レンズ7はスルーホール1aのテーパ状の内周 面に被膜した電極膜1bによって安定保持されるので、 LED素子3~5の発光面に近接配置してもこれと無用 に接触したりすることもなく、LED素子3~5の損傷 30 部分の要部を示す縦断面図 も免れる。

【0038】図3及び図4はシールドプレート6と集光 レンズ7に代えて、光路層としてのガラスプレートとこ れに埋め込んだ集光性のガラスファイバとの組み合わせ としたものである。なお、他の構成は図1及び図2の例 のものと同様であり、同じ部材については共通の符号で 指示する。

【0039】プリント配線基板1の上に積層したガラス プレート8には、スルーホール1 aの上端の開口域に整 合する底面積を持つ範囲に多数のガラスファイバ9を一 体に組み込んでいる。このガラスファイバ9はスルーホ ール1a側に臨む一端側の径が大きくて記録紙P側に臨 む他端側の径を小さくしたテーパを付けた円柱状のもの である。そして、これらのガラスファイバ9を多数集合 させることによって、スルーホール1 aの開口域よりも 小さい領域にガラスファイバ9の光放出端を集約させ、 これによってスルーホール1 aの全体からの光を絞り込 むようにして記録紙Pを露光する。

【0040】このようにガラスファイバ9を備えること で、集光レンズ7の場合と同様に、記録紙Pに高い放射 50 6 シールドプレート (光路層)

照度の露光を与えることができ、高品質の画像形成が可 能となる。また、ガラスファイバ9の集合はその光の放 出端が絞り込まれて集約されるような軸線長さとすれば よいので、集光レンズ7を用いる場合に比べるとガラス プレート8の厚さを更に薄くでき、デバイス全体の薄型 化がより一層促進される。

8

【0041】図4の例はガラスプレート10に等径のガ ラスファイバ11の集合体を一体に組み込んだ例であ る。ガラスファイバ11は一様な外径を持つ細い円柱体 であり、その集合面積はLED素子3~5の発光面の広 さにほぼ対応している。

【0042】このガラスファイバ11を備える例でも、 LED素子3~5の発光面から光を記録紙Pと直交する 方向に指向性を与えて放出するので、単に発光面からの 光の拡散だけの場合に比べると、記録紙Pに対する放射 照度を高めることができ、高品質の印字が得られる。 [0043]

【発明の効果】本発明では、プリント配線基板の収納部 の中にLED素子や集光用のレンズの一部を収めること 20 によって、デバイスの全体を薄型化でき、たとえば携帯 用の小型機器への適用が可能となる。また、収納部に反 射面を設けることによって、LED素子から漏れる光を 記録媒体方向に反射回収できるので、放射照度の向上が 可能となり、集光レンズや集光用のガラスファイバ等と 協働して高品質の印字が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像書込みデバイスの要部を示す縦断 区面

【図2】図1のデバイスにおける青色発光のLED素子

【図3】 ガラスプレートに集光用のガラスファイバを組 み込んだデバイスとした例の要部の縦断面図

【図4】ガラスプレートに細長円柱状のガラスファイバ を組み込んだデバイスとした例の要部の縦断面図

【図5】従来例を示す要部の総断面図 【符号の説明】

1 プリント配線基板

1a スルーホール (収納部)

1b, 1c 電極膜

2 ツェナーダイオード

2a n型シリコン基板

2b p型半導体領域

2c n側電極

2d p側電極

3, 4, 5 LED素子

5a サファイア基板

5b p側電極

5c n側電極

5d, 5e マイクロバンプ

(6)

特開2000-6467

10

Ç

7 集光レンズ

8 ガラスプレート (光路層)

9 ガラスファイバ

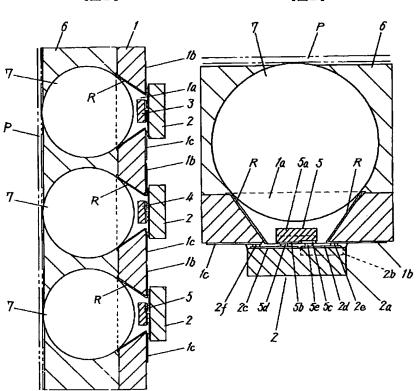
10 ガラスプレート(光路層)

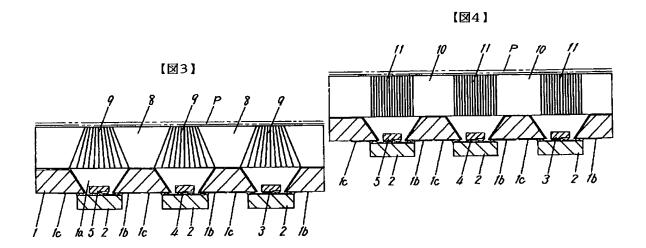
11 ガラスファイバ

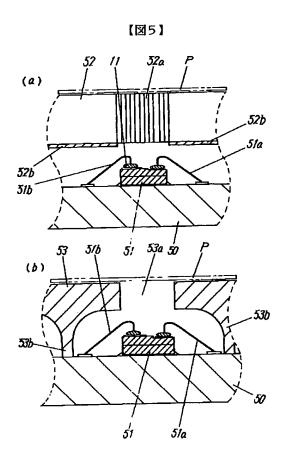
P 記録紙

R 反射面

【図1】 【図2】







フロントページの続き

F ターム(参考) 2C162 AE23 AH48 FA17 FA23 FA44 FA48 5F041 AA06 AA38 DA04 DA09 DA19 DA20 DA36 DA83 DC03 DC08 DC10 DC83 EE02 EE15 EE23 FF13